(54) TERMINAL CONNECTING STRUCTURE

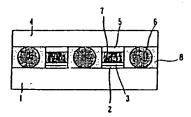
(11) 1-35528 (A) (43) 6.2.1989

(21) Appl. No. 62-190456 (22) 31.7.1987

(71) OPTREX CORP (72) KOICHI ODA(1) (51) Int. Cl². G02F1/133,G09F9/00

PURPOSE: To prevent an uneven display caused by an inter-terminal short circuit, a disconnection, and an increase of a connecting resistance, by placing an adhesive agent in which a minute spacer material has been mixed, between a terminal of a display element and a terminal of a printed circuit board.

CONSTITUTION: In a terminal insulating p or a dummy terminal part, being a part having no relation to a conductive connection, between a terminal 2 of a display element and a terminal 5 of a printed circuit board 4 connected to said terminal, an adhesive agent 7 in which a minute spacer material 6 has been mixed is placed and connected with a conductive adhesive agent 8 such as solder, etc. Accordingly, all the terminals 2, 5 are brought to press-contacting to a prescribed gap by the spacer material 6. In such a way, such dangers as a part of the terminal is not joined enough and a connecting resistance becomes two high, or on the contrary, the conductive adhesive agent expands too much and a short circuit is generated against the adjacent terminal are lowered.



1: substrate of display element, 3: metallic coat.

⑲日本国特許庁(JP)·

⑩特許出願公開

[®] 公 開 特 許 公 報 (A) 昭64-35528

(s)Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

母公開 昭和64年(1989)2月6日

G 02 F 1/133 G 09 F 9/00

3 2 4 3 4 8 7370-2H N-6866-5C

審査請求 未請求 発明の数 1 (全6頁)

図発明の名称 端子接続構造

②特 願 昭62-190456

②出 · 願 昭62(1987) 7月31日

母発明者 小田

兵庫県西宮市段上町3-13-10

母発明者 三好

芳 彦

大阪府大阪市淀川区新高5-13-21

②出 願 人 オプトレックス株式会

東京都文京区湯島3丁目14番9号

社

30代 理 人 弁理士 内 田 明 外3名

明 相 杏

1. 雅明の名称

端子接続構造

- 2.特許請求の範囲
- (1)表示案子の端子とプリンで 基板の端子とを導電性接着剤で接続する端子接続構造において、表示案子の端子とプリント基板の端子との間であって導電接続に関係のない部分に微細なスペーサー材を混入した接着剤を配置して導電接続のための端子部の導電性接着剤の厚みを制御することを特徴とする端子接続構造。
- (2) 専電性接着剤がハンダである特許請求の範囲 第 1項記載の端子接続構造。
- (3) 専電接続に関係のない部分が端子間の絶縁部分である特許請求の範囲第 1項または第 2項記載の端子接続構造。
- (4) 専電接続に関係のない部分がダミー端子部分 である特許請求の範囲第 1項または第 2項記載 の端子接続構造。

- (5)スペーサー材がプリント基板のダミー端子上に間層せしめられた接着剤層に固定された状態でハンダ接着される特許請求の範囲第 4項記板・の端子接続機為
- (6) ブリント基板がフレキシブルブリント基板で ある特許請求の範囲第 1項~第 5項のいずれか 一項記載の嫡子接続構造。
- (1) 淡示紫子の端子が金属被覆されている特許請求の範囲第 1項~第 6項のいずれか-項記載の端子接続構造。
- (8) 汲示案子の稿子がニッケルメッキにより被復されている特許請求の範囲第 7項記収の稿子接続構造。
- (9)ニッケルメッキが無電解ニッケルメッキにより形成される特許請求の範囲第 8項記載の端子接続構造。
- (10)表示素子が液晶表示素子である特許請求の範 関第 1項~第 9項のいずれか一項記載の端子接 級構造。

特開昭64-35528 (2)

中国人员的企业的企业的企业的企业。 第一个人员的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业的企业。

3. 発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本発明は、表示素子の増子とブリント基板の 増子とをハンダで接続する増子接続構造に関す るものである。

[従来の技術]

従来、液晶設示素子、エレクトロクロミック 表示素子等の表示案子の端子とブリント 基板の 端子とをハンダで接続する端子接続は、あらか じめ表示案子の端子に金属被覆を行い、これに フレキシブルブリント基板のようなブリント基 板の端子をハンダ付けして行っている。

これは液晶表示素子等の表示素子の端子が I TOのような透明電極であり、直接ハンダ付け することができないためである。

そこで、この表示案子の増子に金属被覆を行っている。この金属被覆を行う方法としては、 次のような方法が知られている。

① 銀粒子を含んだ樹脂を熱圧着する転写紙法。 ②銀ベーストを印刷する焼成する印刷法。

ために圧着装置に間隙制御手段を設けてハンダ の厚みを制御することも行われている。

[発明の解決しようとする問題点]

従来、表示素子の端子とブリント基板の端子と をハンダで接続するために、端子の予備 ハンダの厚み、ブリント基板側のハンダメッキの厚み、圧着度、圧在圧力、圧着時間等をバランスよく制御していたが、その作業範囲が狭く、各端子のハンダ厚みのバラツキが大きものであった。

このため、編子間短絡、断線、接続抵抗の増 大による表示ムラ等の不良が発生しやすいもの であった。

また、圧着装置側にハンダ厚みを制御するための間隙制御手段を設ける方法では、表示素子側のハンダ厚み、ブリント基板側のブリント基板側のブリント基板の厚み、開落の厚み、その接着層の厚み及びハンダ厚みを全て考慮して、間隙制御手段を制御しなくてはならない。この方法では、これら各層の厚みのパラッキの影響を受けること及び

③透明電橋上のみに直接ニッケルメッキを施こ す選択メッキ法

④透明電極上にクロム、網等の金属を蒸着また ・はスパッター等の真空系方法で付ける方法。

これらの方法の中でも、②の選択的ニッケル メッキ法が信頼性、生産性等の点から注目され ている。

これらの方法により金属被覆された透明電標 端子とプリント搭板の端子とをハンダ付けして 接続する。

このハンダ付け後のハンダの厚みはほぼ一定 としないと、充分な接続強度がでなかったり、 隣接端子間の短絡というような問題を生じやす く、一定の厚みとなるように制御している。

このハンダ付け後のハンダの厚みを制御する方法として従来は端子上の予備ハンダの厚み、圧着型度、圧着時間等をテストにより求めて、そのバランスによって制御することが一般に行われている。

また、一部においては、圧着高さを制御する

間放制御手段の取付け場所が制約されており、 全ての表示素子との接続には利用できないとい う問題点を有していた。

[問題を解決するための手段]

本発明は、かかる問題点を解決すべくなされたものであり、表示素子の端子とブリント基板の端子とを導電性接着剤で接続する端子と接接構の端子との間であって導電接続に関係の分け、数にはないであって導電接続に関係の分に、数を制御なスペーサー材を混入した接着剤を配置して導電性接続のための端子部の導電性接続のための端子部の導音性接続のための場合とする端子接続構造を提供するものである。

本発明では、 表示素子の端子とこれに接続するプリント 基板の端子との間であって 導電 接続 に関係のない 部分である 端子絶縁部または 夕 ミー端子部に微細な スペーサー材を混入した 接着 育を配設してハンダ等の 導電性接着 何で接続 することにより、全ての端子がスペーサー材に より定められた間隙まで圧着されることに なる・

特開昭64-35528 (3)

これにより、端子の一部が接合不充分で接続抵 抗が高くなりすぎたり、また、逆に羽電性接着 剤が広がりすぎて隣接端子との間で短絡を生じ たりする危険性が低下する。

第1図及び第2図は、本発明の代表的な例を 示す断面図である。

第1図において、『は表示器子の店板、 2は その指板上に形成された遺明電極による端子、 3はその透明電極による端子上に設けられた金 **試被覆、 4はブリント進板、 5はブリント基板** 側の電極、 6は端子絶縁部に配置されたスペー サー材、 7は端子絶縁部に配因された接着剤、 8は両征極間を接合しているハンダ等の導電性 接着剤を示している。

この例は、端子の気極間距離を規定するスペ 一サー材を端子の絶縁部分に設けた例であり、 このスペーサー材及び接着剤はいずれも非導電 性の材料が使用されることが好ましい。なお、 スペーサー材の皿が少ない場合には、スペーサ 一材は導電性であっても隣接端子間での短絡は

制御が正確にでき、かつ、生産性が良く好まし

本発明の表示案子としては、液晶表示案子、 エレクトロクロミック表示案子、電気泳動表示 楽子、エレクトロルミネッセンス表示案子等の 公知の表示素子が使用でき、その端子がハンダ 等の専電性接着剤で専電接続されるものであれ

この専電性接着剤としては、ハンダ、導電性 粒子を混入した接着網等導電接続が取れるもの であれば使用できる。この導電性接着剤によっ ては、表示素子の端子の電極そのままでは接着 性がない場合もあるので、例えば透明電極にハ ンタ付の場合には電極上に金額被覆をして接着 性を付与して使用する。

例えば、被晶表示薬子では、通常その電極は |n.O.-SnO. (| TO) 、SnO.等の透明電極とさ れており、その透明電極上に前記したような転 写概法、印刷法、選択メッキ法、真空系方法等 でNi、Cr、Cu、Ag守の金属被覆を形成すればよ

ほとんど生じないので、使用可能である。

第2阕において、11は表示者子の焦坂、12Å、 128 は透明電極による端子、13A、13B はその上 - に設けられた金属被覆、14はブリント落板、 15A.15B はブリント基板側の電機を示してお り、透明電極による森子の内128 及びブリント 塔板側の位極 15B は夫々表示には関係のないダ ミー菓子を示している。このダミー端子の電極 間には、スペーサー材16を混入した接着剤17が 紀辺され、汲示に用いられる透明電極による端 子12人 とブリント基板側の電極15人 との両電極 間にはハンダ等の専乱性接着剤18が配位されて 将電接続されている。

この例は、表示に関係のないタミー端子上に 電極間距離を規定するスペーサー材を設けた例 であり、このスペーサー材及び接着剤はいずれ も専電性の材料であってもよいし、非導電性の 材料であってもよい。もっとも、このように葉 子上に配位する場合には、本来の専電接続を取 るべき嫡子郎分と共通の材料を用いる方が間際 もっとも、この金銭被覆としては、ニッケル メッキによる被囚が生産性がよく好ましく、特 ・に、無電解ニッケルメッキによる被視が好まし

ハンダ付の場合には、このようにして金属被 取された娘子上にハンダをディップもしくはり フロー等により 5~20mm程度敬聞する。

将電性粒子を混入した専電性接着材の場合に は、端子上に導電性接着材を印刷等の方法で 5 ~20μm程度機関する。

一方、ブリント猛板としては、通常ブラスチ ックフィルムに所望のパターンの電極を接着し たフレキシブルブリント苔板が使用できるが、 後での圧着による接合が可能であれば、ある程 **収の硬さを有する厚手のプリント基板、セラミ** ック塩板等も使用可能である。

このブリント基板側の端子の上にもハンダ等 の専電性接着剤をディップ、リフロー、印刷等 により 5~20μm程度観励しておくことが好ま

特開昭64-35528 **(4)** また、このスペーサー材をダミー箱子上に配 双する場合には、表示素子のダミー増子または プリント基板のダミー帽子上に形成された抜き ・角別に固定しておいて、投続することが好まし い。特に、単位性権教剤にハンダを使用する場 介には、スペーサー材を混入した接着剤として もハンダを使用し、ダミー端子上の下絹ハンダ Mにスペーサー材を固定し、これを用いてハン 夕投続することが好ましい。このため予紹ハン ダ机射後、スペーサー材を設布し、加熱してハ ンタを附かし、冷却して下解ハンタ府にスペー

サー材を固定すればよい。 このようにスペーサー材をハンダ別に固定し ておくことにより、収扱いが容易になり、かつ スペーサー材散布袋に長期保存することも可能 になる。

^{もちろん、保存しないのであれば、表示案子} の端子側にスペーサー材を散布し、接着剤層を 形成したプリント基板を狙ね合せ、圧着して接 合するようにすることもできる。

これらの投示器子の端子と、プリント集板の 菓子とを狙ね合せてハンダ付等将電扱合するわ けであるが、本発明では、この接合前に表示に 必要とされる粒子以外の部分にスペーサー材を 起入した接む側が配置される。

このスペーサー材及び接着剤は、圧着前に表 示案子の編子とプリント基板の編子との間であ って、導位接続に関係のない部分に配配されて いればよく、圧力時に両者の間棘を一定にする ように制御する.

このスペーサー材の供給方法には陥々の方法 があり、スペーサー材収強で気体中もしくは液 体中に混合して散布したり、印刷したりして、 後で接着剤と混合されるようにしてもよいし、 予め接着側に混合しておいて印刷したり、ディ スペンサーで明菊してもよい。

このスペーサー材を増子の電振問の絶縁部分 に配置する場合には、スペーサー材を予め接着。 別に混合しておいて印刷することが好ましい。

また、ダミー増子の数または絶縁部の接着点 の数は、編子部の巾にもよるが、少なくとも 2 個所にスペーサー材を配置する。端子巾が広い 母合には、必要に応じて 3個所以上に配置すれ HRW.

このスペーサー材としては、ほぼ一定の径を 行するスペーサー材であれば使用でき、金属粒 ^{チ、ガラス粒子、プラスチック粒子、セラミッ} ク粒子、ガラス繊維、金属繊維等種々のスペー サー材が使用できる。このスペーサー材の径は 所望のハンダ付間隔となるように選択すればよ く、通常10~ 100μm程度の径のものが便用で きる。このスペーサー材は液晶表示者子に使用 されるスペーサー材よりは精度が荒いものでも 使用できる。このスペーサー材の散布密度は、 104mゅの球状スペーサー材の母合には、 100 ~ 20000個/cm*程度であり、 100個/cm*未満と すると間肢の確保が難しく、 20000個/cm³を増 えると投級効度が低下する。棒状スペーサー封 の場合には、(長さ)÷(半径)が球の個数に

ほぼ相当するとして換算すれば良い。一般的に 金属破扱電極面に対するスペーサー材の占有面 税は、.3~90%の範囲が好ましい。

このスペーサー材は上記の如く種々の材質の ものが使用できるが、接着剤が付着したくい材 **賀の場合、例えば放着剤としてハンダを使用す** る母合、フラスチック、セラミックのようなハ ンダが付むしにくい材質のときには、金質破損 をしたスペーサー材とすることが好ましい。こ のため、液晶表示素子で使用されている樹脂製 のスペーサー材の表面に金額破覆したスペーサ 一材の使用が考えられる。

このスペーサー材の粒径は、タミー増子上に 設ける場合には、専復性接着相関の希望の収み に合せれば良いが、粒子の絶縁部分に配置され る場合には、表示素子の基板上の市場、金属級 収及びフリント基板上の電機の収み等を考慮し て、実際の専御性接着制制の希望の厚みとなる ように決定すれば良い。

このようにして唯領した姿示者子の端子と、

特開昭64-35528 (5)

ブリント 指板の端子とを重ね合せて圧着して加熱し端子をハンダ付け等導電接続する。

本発明では、この韓子間の専電接続に関係のない部分である絶縁部分または専電接続に関係のないダミー韓子上にスペーサー材が配置されているため、圧着時の加圧し過ぎによるハンダ等の専電性接着側のはみ出しが生じにくく、隣接端子間での短絡を生じにくく、かつ、各端子の接続の信頼性も高い。

本発明では、この外、本発明の効果を損しない範囲内で種々の応用が可能なものである。

[作用]

医动态激素 网络神经神经病 医二氏病

本発明では、端子の電極間の導電接続に関係のない部分である絶縁部分または導電接続に関係のないダミー端子上にスペーサー材を配置しているため、両端子を重ね合せて圧着する際に、ヒーターバーで全体を一定の圧力で加圧するのみで全ての端子が接合できる。

これは、従来の端子接続の場合には、全体を 一定に加圧したつもりであっても、各端子毎に

この接続を 100セルについて行い、その結果

信頼性が向上する。

また、それと同時に、加圧し過ぎによる導電性接着剤の広がりが原因で生じる隣接端子間での短絡も防止することができる。

[実施例]

実施例1

液晶表示素子の1 TO電極による端子上に選択的無電解ニッケルメッキ法により、ニッケルメッキ層を形成し、約15μm即に予備ハンダ層を形成した。なお、この液晶表示素子の端子数は、24個のものを使用した。

また、フレキシブルブリント基板側の端子上にも約15μm厚に予備ハンダ層を形成した。さらに、その端子部の電極のない絶縁部分の両端及びほぼ中央部に70μm径の樹脂スペーサー材を約 300個/cm²となるように混合したエポキシ樹脂接着剤をディスペンサーにて付与した。

次いで、液晶表示素子の端子と、フレキシブルブリント基板の端子とを対向させ、加熱圧着 して両者を接合した。 見ると、必ずしも均一に加圧されていないこととなり、接合が不充分な部分と逆に加圧しすぎて専電性接着剤がはみ出してしまう部分を生じい易いものであった。特に、総端子数が多く、また総端子中が広い大型の表示案子では、たわみ等により一方の端のみ加圧不充分になったり、中央部分のみ加圧不充分になったりする傾向が大きかった。

これに対し、本発明では端子の電極間の現電 接続に関係のない部分である絶縁部分または現 電接続に関係のないダミー端子上にスペーサー 材を配置しているため、加圧を従来よりも若干 強くしてもつぶれ過ぎによる導電性接着剤の広 がりを生じにくい。このため、全体をやや強め に加圧することにより、加圧不充分な部分を無 くすとともに、つぶれすぎて専電性接着剤が広 がってしまう部分をも無くすことができる。

これにより、加圧不充分な部分により生じる 接続抵抗が高くなること及び導電性接着剤の接 着強度不足ということ等の欠点を生じにくく、

実施例 2

を第1表に示す。

実施例 I のスペーサー材を、端子部の電極のない絶縁部分でなく、両端及びほぼ中央部に設けられたダミー端子上に20μ m 径の樹脂スペーサー材を約3000個/cm²となるように混合したエポキシ樹脂接着剤をディスペンサーにて付与した外は実施例 I と同様にして両者を接合した。

この接続を 100セルについて行い、その結果を第1次に示す。

比較例

これと比較のためにスペーサー材を使用しないで接合した例(比較例1)と圧着装置に圧着位置を規定する端子の中方向に伸びた棒状の間隔制御部材を用いて接合した例(比較例2)とを行った。

この比較例も夫々 100セルずつ行い、その結 果を第1表に示す。

特開昭64-35528(6)

を使用した端子接続は、ハンダ等の導電性接着 剤による導電接続を正確に制御でき、端子間短 格、断線、接続抵抗値増大によるコントラスト ・不良等を大幅に低減する。

[発明の効果]

本発明は、端子の電極間の帯電接線に関係のない部分にスペーサー材を混入した接着剤を配置しているため、圧着時の加圧を従来よりも若干強くしてもつよれ過ぎによる導電性接着剤の広がりを生じにくく、全体をやや強めに加圧することにより、加圧不充分な部分を無くすとともに、つよれすぎて導電性接着剤が広がってしまう部分をも無くすことができる。

これにより、圧着時の加圧不充分により生じる接続抵抗が高くなることが防止でき、ひいては表示のコントラスト不良を生じることが防止できる。また、それと同時にハンダ付等の専電性接着剤の接着強度不足ということ等の欠点を生じにくく、信頼性が向上する。

また、逆に圧着時の加圧し過ぎによる導電性

313 1 数

検査項目	灾施例		比較例	
			1	2
ハンダはみ出し	3	3	3 2	8
端子間 短格	0	0	6	ı
斯線	0	0	l	0
接続抵抗不良	0	l	7	2
ハンダ厚み				
平均 μm	. 23	21	15	2 0
MIN μm	27	28	3	10
MAX µm	19	16	40	38
作業時間				
砂/セル	23	23	23	27
接続強度 g/tm	530	520	350	350

このように、本発明の実施例のスペーサー材

接着剤の広がりが原因で生じる隣接端子間短絡 も減少させることができる。

かつ、その圧着に要する作業時間は従来と同 程度であり、作業性を悪くすることもない。

本発明は、このほか、本発明の効果を摂しな い範囲内で種々の応用が可能なものである。

4.図面の簡単な説明

(Rの 才 / 四回) 第1 図 位、本 発明 の 代表的 な 例 の 断 面 図 で ある。

表示素子の基板 : 1、11

透明電板による端子: 2、12A、12B

金属被覆

: 3, 13A, 13B

プリント基板

. . . .

准極

: 5, 15A, 15B

スペーサー材

6. 16

接着剂

7 17

设理性接着剂

: 8, 18

